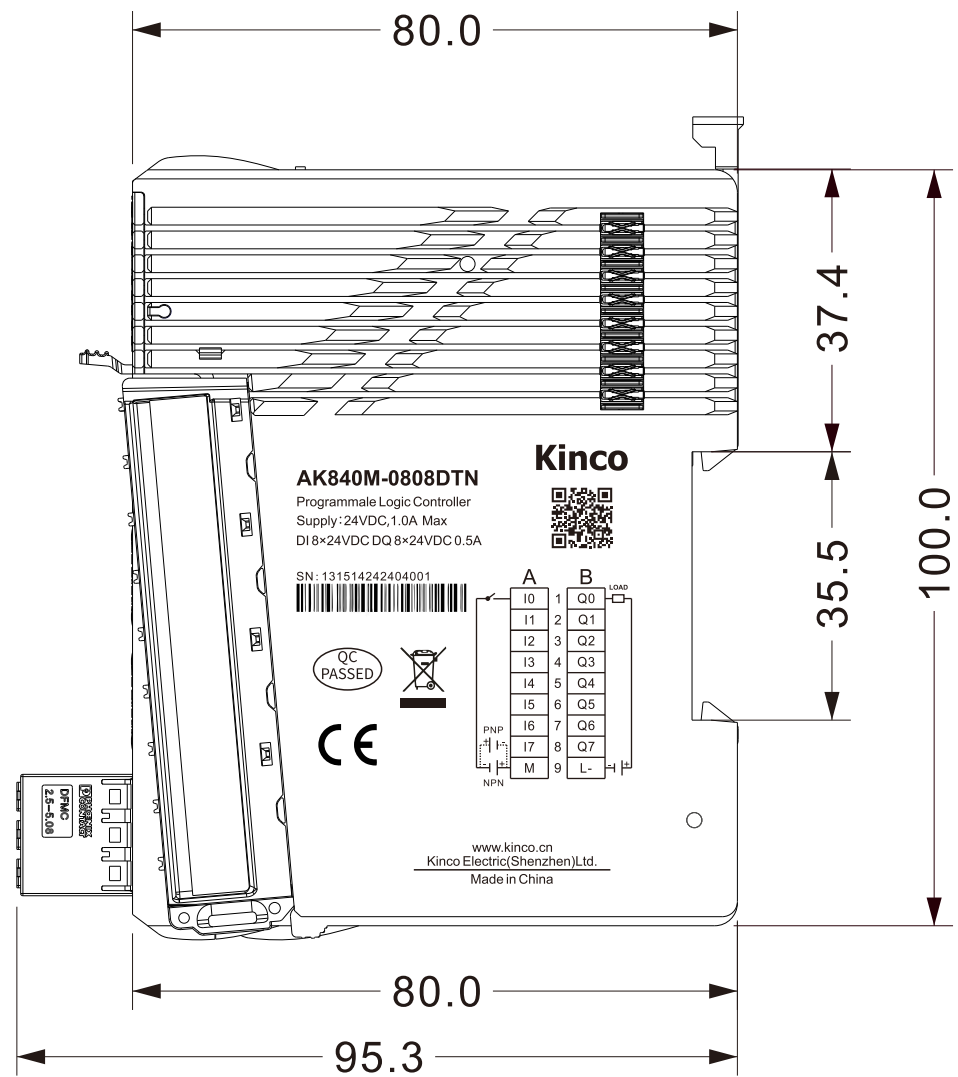
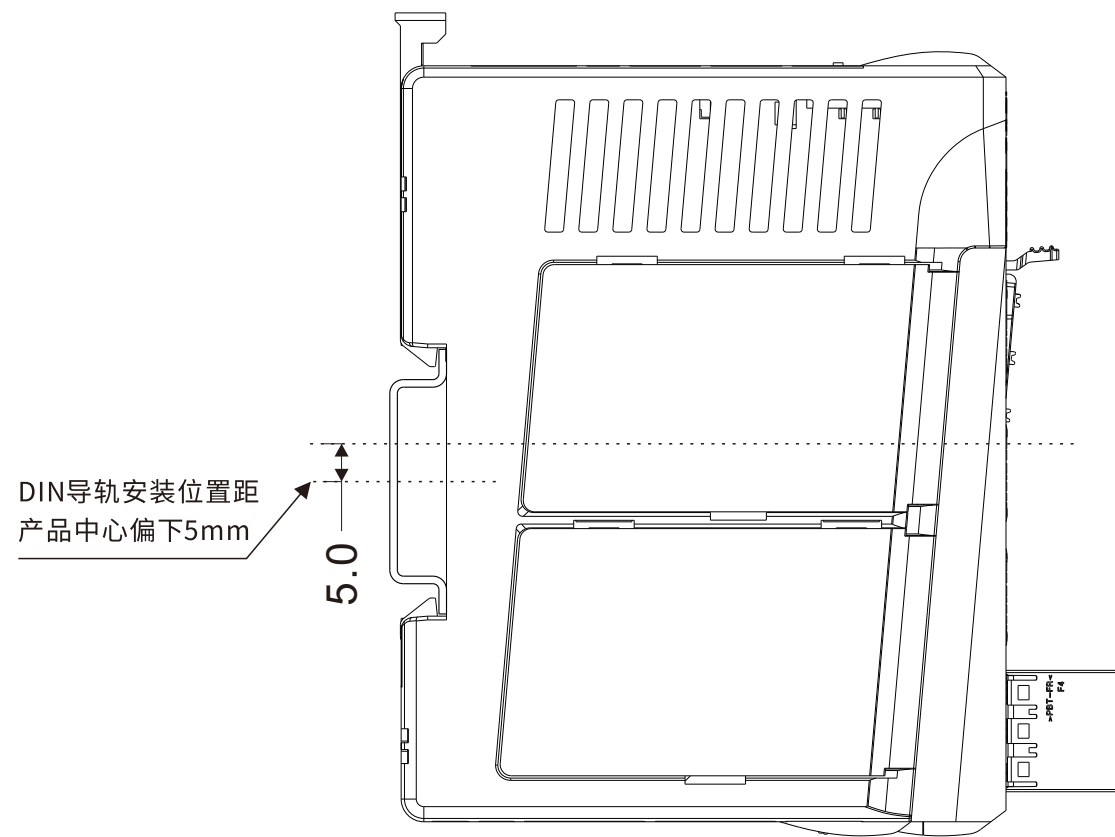
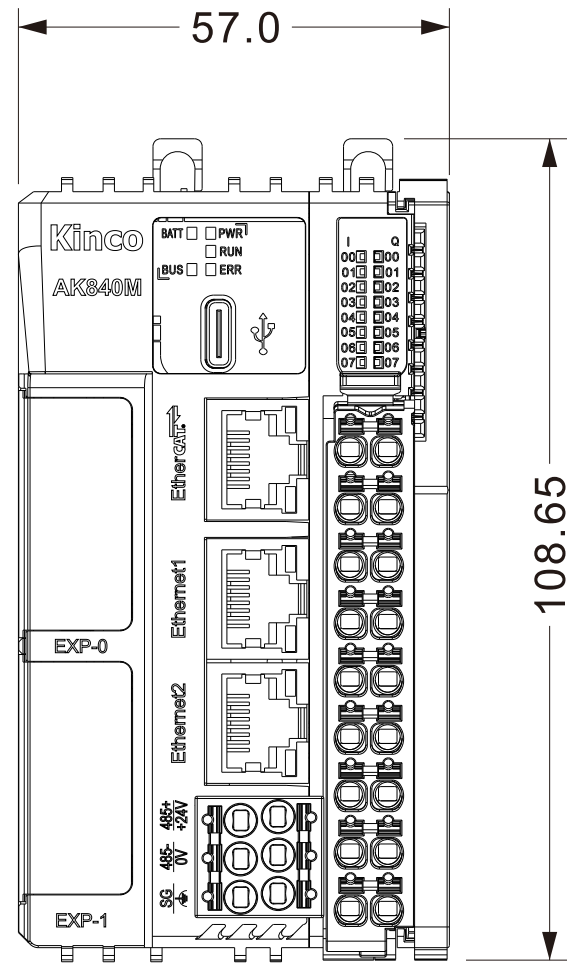
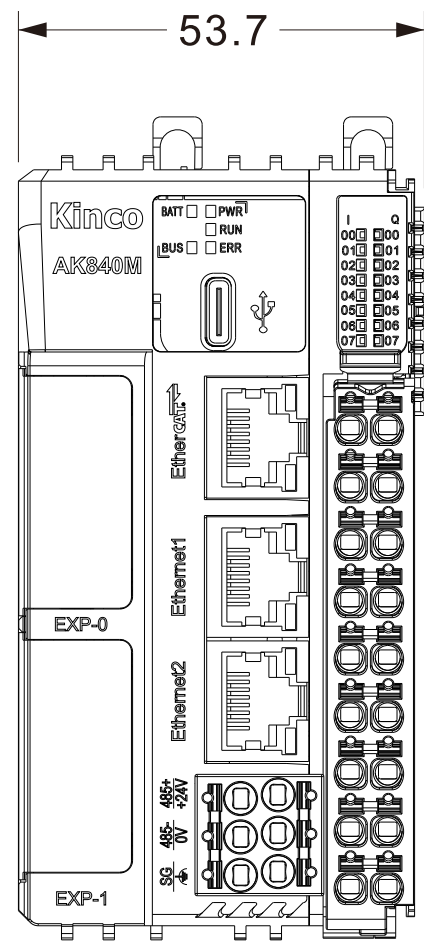
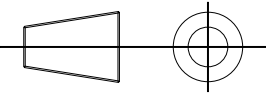


模块



模块+盖板



 DIMENSIONS IN MM				材料		深圳市步科电气有限公司						
				表面处理								
				公差要求								
				GB/T 1804-2000/f		CPU安装尺寸图						
				设计	陶云超					20240905		
				审核								
A				确认			图号					
版本	标记	日期	姓名	线性		工艺	比例		数量		重量	